



深圳市知识产权局关于举办2023年第十期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

来源：深圳市市场监督管理局

日期：2023-07-28 17:02

字号：【大 中 小】

分享到：



各有关单位：

为深入贯彻落实《国家知识产权局 中国银保监会 国家发展改革委关于印发<知识产权质押融资入园惠企行动方案（2021—2023年）>的通知》（国知发运字〔2021〕17号）指示精神，结合《深圳市知识产权局 中国人民银行深圳市中心支行 深圳银保监局 深圳市地方金融监督管理局联合印发<关于进一步加强知识产权质押融资工作的指导意见>的通知》（深知联〔2023〕1号）有关部署，推进深圳市知识产权质押融资工作，促进知识产权与金融资源有效融合，畅通产业园区企业知识产权融资需求和金融机构融资产品对接渠道，进一步帮助企业做好融资工作，定于8月3日开展知识产权质押融资入园惠企活动，现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局）

承办单位：深圳市市场监督管理局宝安监管局、宝安区企业服务中心、深圳市中小科技企业发展促进中心

协办单位：宝安区知识产权保护中心

支持单位：交通银行股份有限公司深圳前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安分行、中国（南方）知识产权运营中心、宝安区科技创新服务中心

二、活动时间及地点

活动时间：2023年8月3日（周四）14:00-16:30

活动地点：深圳市宝安区银田路湾区新技术新产品展示中心六楼宝安区知识产权保护中心多功能厅

三、活动对象

深圳市辖区内知识产权和金融领域从业人员、管理人员，企事业单位或高校院所等单位知识产权、财务、研发负责人和工作人员等。

四、活动内容

知识产权金融相关政策宣讲、知识产权质押融资及金融创新产品介绍、知识产权价值评估等，具体内容见议程。

五、活动报名

请参会人员于8月2日18:00前扫描附件中报名二维码进行报名，本次线下活动名额有限，仅限收到报名确认短信的人员参加。

六、注意事项

（一）所有参会人员进出活动会场时，需佩戴好口罩。

（二）请参会人员提前入场，手机保持静音状态。

特此通知。

附件：2023年第十期知识产权质押融资入园惠企活动议程（含报名二维码）

深圳市知识产权局

2023年7月28日

相关附件

附件：2023年第十期知识产权质押融资入园惠企活动议程（含报名二维码）.docx

为您推荐

深圳市知识产权局关于举办2022年第七期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2022年第六期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2023年第六期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2023年第七期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2023年第三期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

深圳市知识产权局关于举办2023年第八期知识产权质押融资入园惠企活动的通知

 打印此页

 返回首页



| 主办单位：深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局） 网站标识码：4403000004 粤ICP备15042059号  粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们

办公地址：深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间：09:00-12:00, 14:00-18:00（工作日）    